

2025



聯合法人說明會

瀚宇博德

精成科技

(股票代碼：5469.TW)

(股票代碼：6191.TW)

Monday, November 3, 2025

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

免責聲明



本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際表現、財務狀況或營運結果將可能明顯不同於該對未來展望的表述內容。

除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

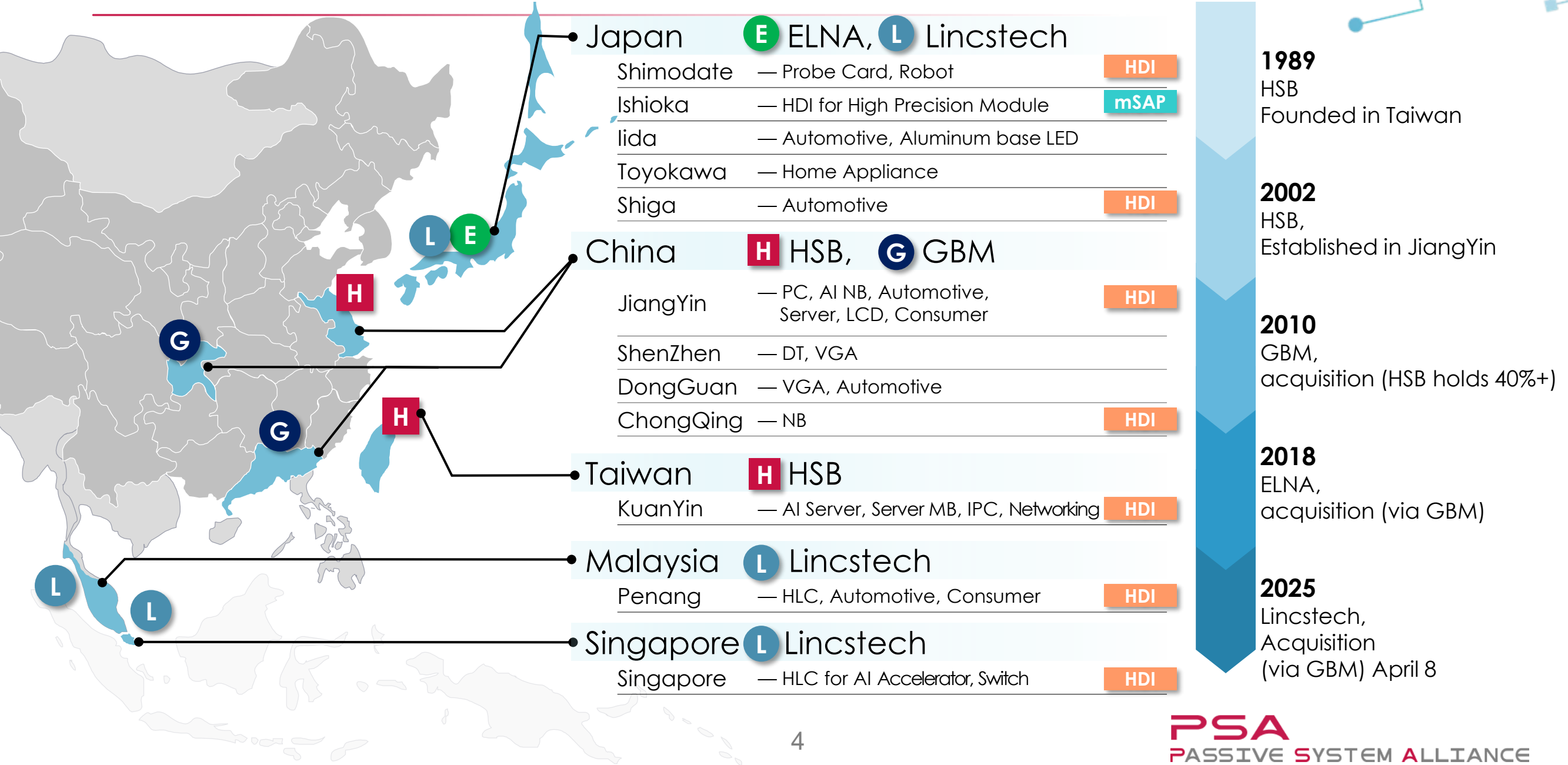
歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前**瀚宇博德股份有限公司**及**精成科技股份有限公司**之財務狀況或營運結果。

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

———— One Vision, the strength of many ————

HannStar Board Corporation Global Brands Manufacture

全球PCB生產佈局概覽



營運成果

合併綜合損益表

精成科技

新台幣：百萬	2024 Q1-Q3	2025 Q1-Q3	YoY	2024 Q3	2025 Q3	QoQ
營業收入	16,701	① 24,393	↑ 46.1%	5,895	① 9,570	↑ 62.3%
營業成本	12,229	19,515		4,363	7,759	
營業毛利	4,472	4,879	↑ 9.1%	1,532	1,811	↑ 18.2%
毛利率(%)	27%	② 20%		26%	② 19%	
營業費用	1,580	2,086		480	891	
營業淨利	2,892	2,792	↓ -3.5%	1,052	920	↓ -12.5%
營業淨利率(%)	17%	12%		18%	10%	
營業外收(支)	586	544		123	278	
稅前淨利	3,478	3,336		1,175	1,198	
所得稅費用	1,137	960		273	257	
合併稅後淨利	2,341	2,376		902	940	
母公司淨利	2,349	2,382	↑ 1.4%	902	942	↑ 4.5%
每股盈餘(新台幣元)	4.96	③ 5.02	↑ 1.2%	1.90	1.96	↑ 3.2%
流通在外股數(仟股)				474,303	499,303	

① 營業收入：

2025年4月8日合併 Lincstech的營業收入。

② 毛利率：

2025年毛利率19~20%，因為市場競爭、產品組合變動、原物料上漲以及馬來西亞廠固定成本提高等因素導致。

③ EPS：

2025年9月，完成現金增資後，目前流通在外股數為4.99億股。2025年的前三季獲利為23.8億元，EPS 5.02元

合併綜合損益表

瀚宇博德

新台幣：百萬	2024 Q1-Q3	2025 Q1-Q3	YoY	2024 Q3	2025 Q3	QoQ
營業收入	31,455	① 41,849	↑ 33.0%	11,808	① 15,716	↑ 33.1%
營業毛利	8,062	8,573	↑ 6.3%	3,033	3,150	↑ 3.9%
毛利率(%)	25.6%	② 20.5%		25.7%	② 20.0%	
營業淨利	5,129	4,880	↓ -4.9%	2,059	1,661	↓ -19.3%
營業利益率(%)	16.3%	11.7%		17.4%	10.6%	
營業外收(支)	549	551	0%	(218)	458	310.1%
稅前淨利	5,678	5,431		1,841	2,119	
合併淨利	3,607	3,733	↑ 3.5%	1,306	1,626	↑ 24.5%
淨利率(%)	11.5%	8.9%		11.1%	10.3%	
歸屬母公司權益	2,234	2,380		783	1,089	
(1)來自博德	1,279	1,409		416	706	
(2)來自精成	955	971		367	383	
每股盈餘(新台幣元)	\$ 4.31	③ \$ 4.93	↑ 14.4%	\$ 1.56	③ \$ 2.26	↑ 44.9%

① 營業收入：

主要貢獻來自於產品組合變化及銷售量成長

② 毛利率：

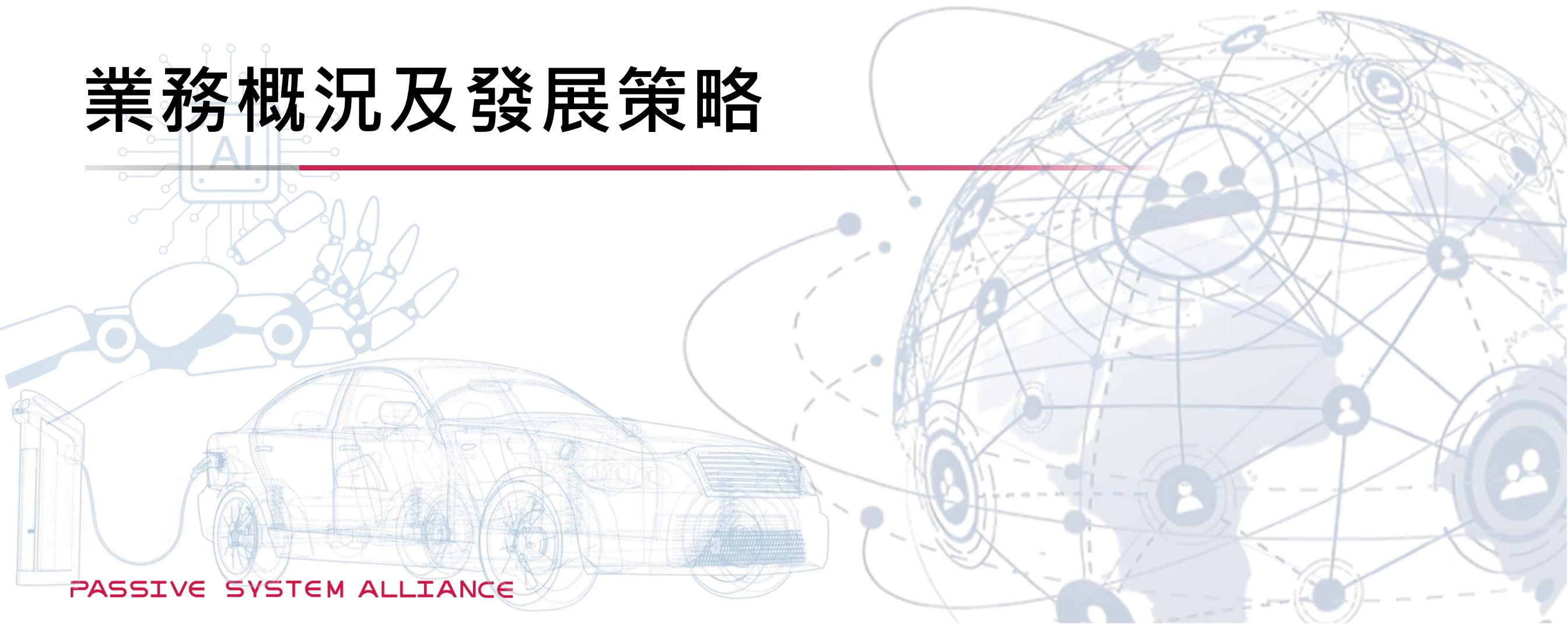
受匯率及原材料價格上漲因素影響

③ EPS：

- 2025年的前三季獲利為23.8億元，EPS 4.93元
- 2024年8月減資8%

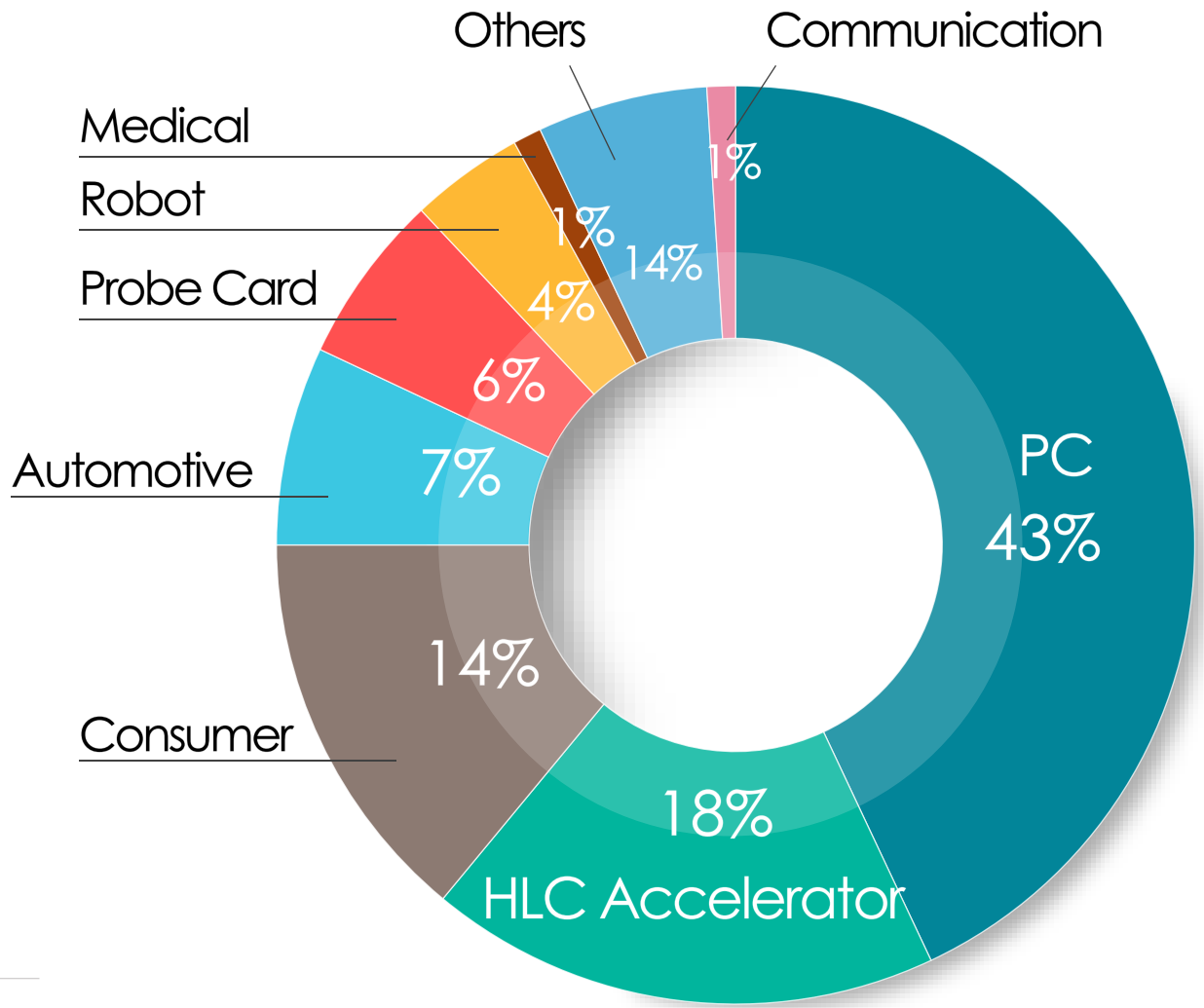
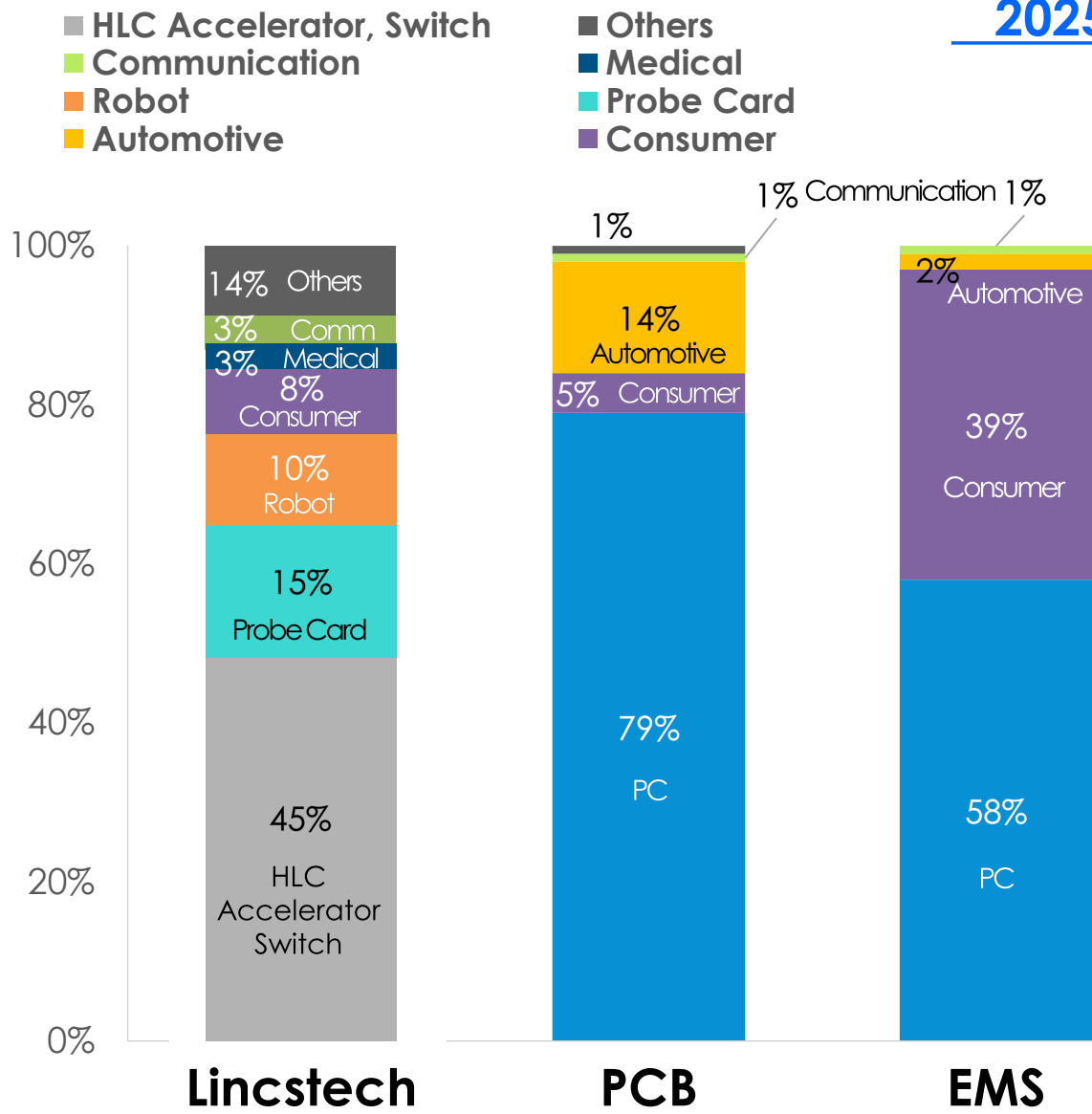
註：屬精成損益變化已在前頁說明

業務概況及發展策略



精成科技產品組合

2025年4 ~ 9月



EMS產能分布及產品型態



Power Tools



Consumer



Home Application



Automotive

China

K Kunshan

— Automotive, Power tools
— 22 SMT Lines

J Huangjiang

— Consumer, Peripherals of PC
— 20 SMT Lines

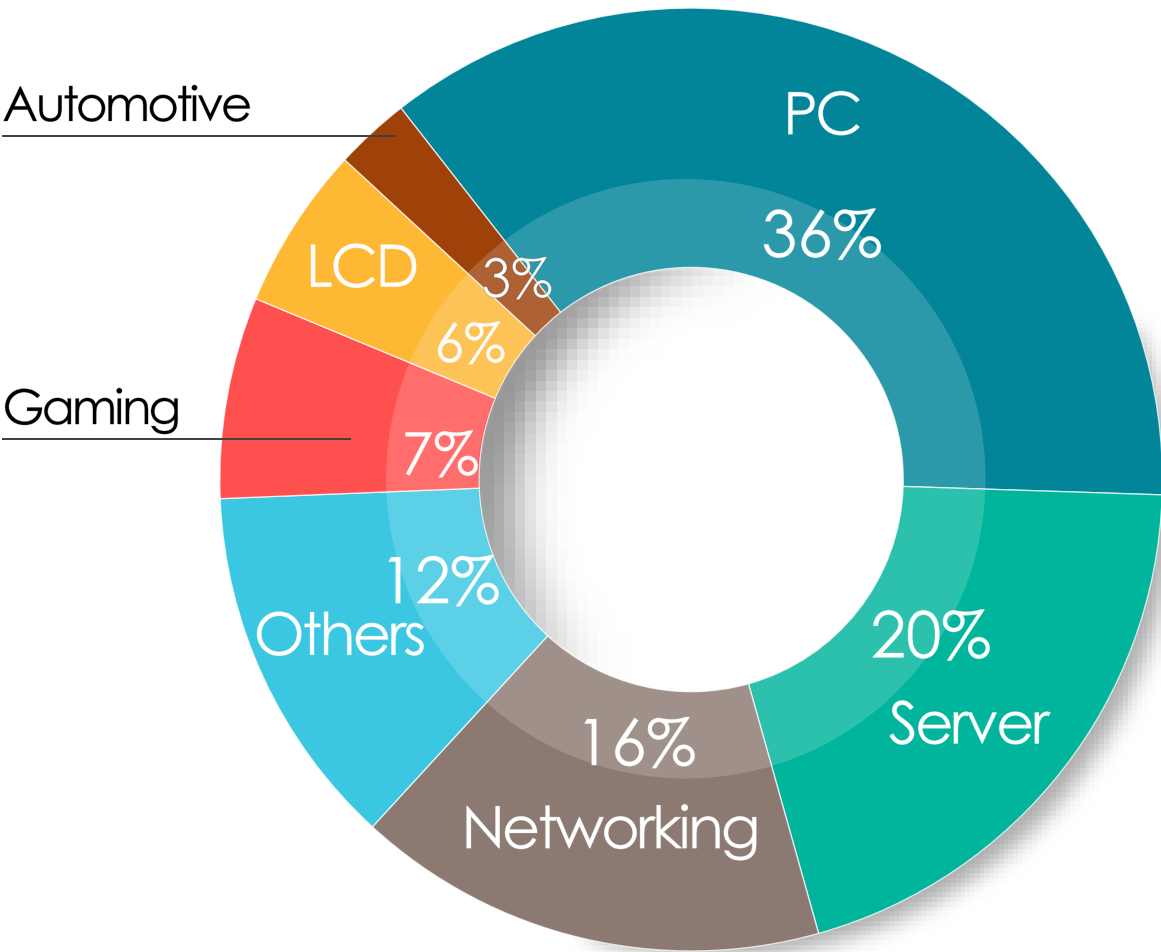
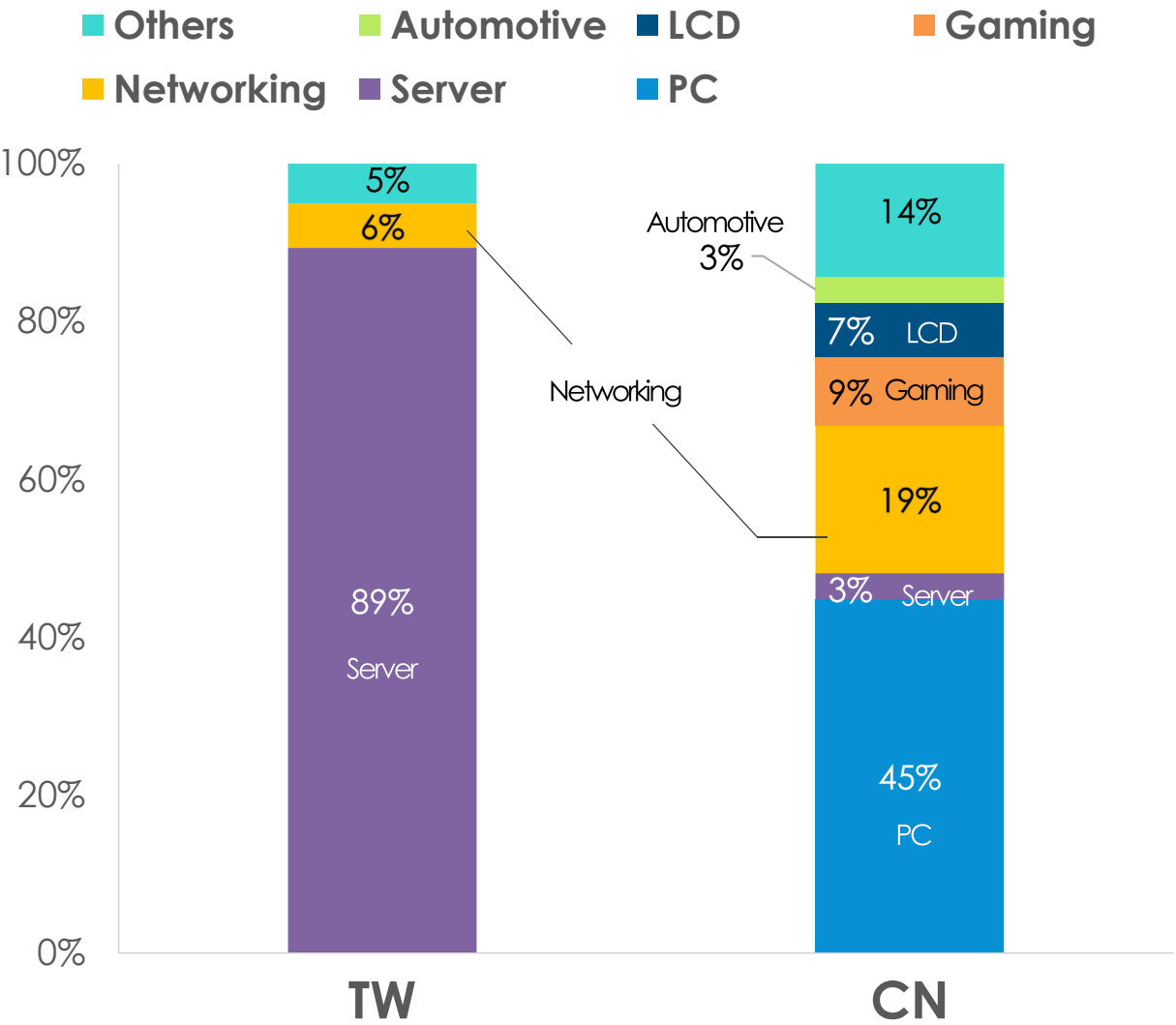
Malaysia

M Ipoh

— Air Conditioning, Communication, Biological Monitoring
Industrial Control (IoT, AIoT),
— 10 SMT Lines

瀚宇博德產品組合

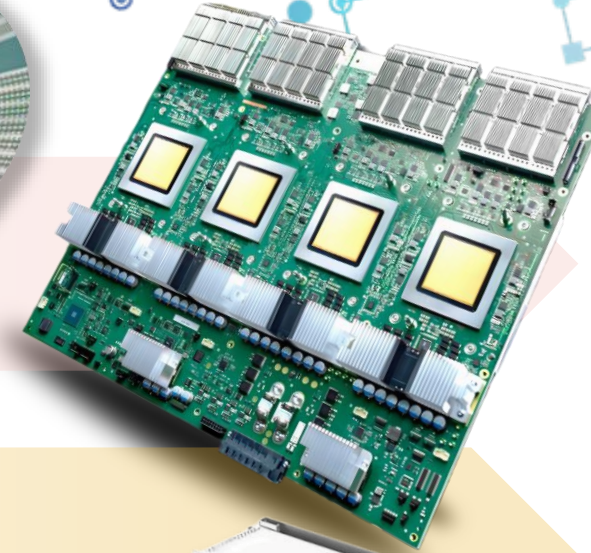
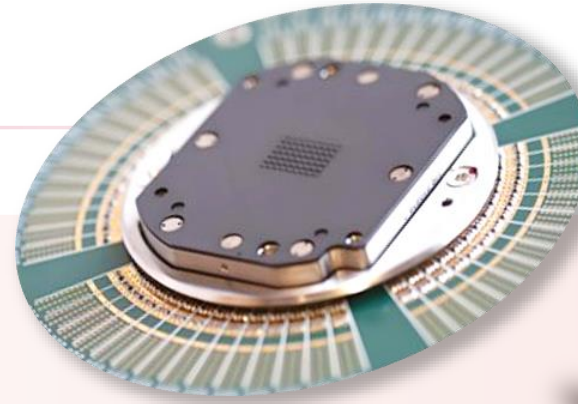
2025年4 ~ 9月



PCB主力產品

Premium

- Probe card
- $\geq 52 \sim 100$ Layers
- > 7.0 mm



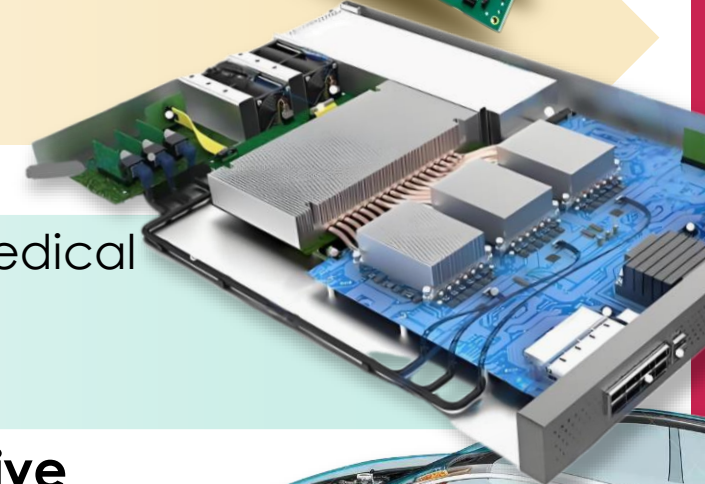
High-End

- 800G Switch, AI Accelerator
- $\geq 26 \sim 50$ Layers
- $4.0 \sim 7.0$ mm



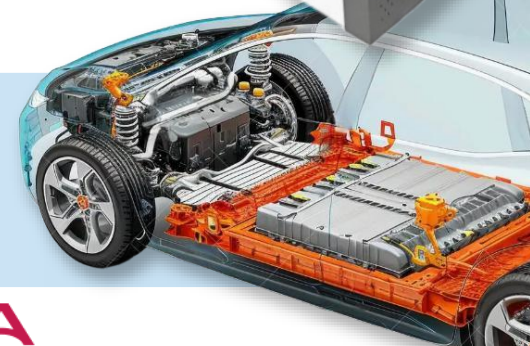
Midrange

- General Server, 400G Switch, Medical
- $\geq 14 \sim 24$ Layers
- $1.6 \sim 4.0$ mm



3C Product and Automotive

- Consumer, Automotive, Robot
- $\geq 2 \sim 12$ Layers
- $0.4 \sim 1.6$ mm



PCB主力產品出貨成績

Produced Over

220K

Units of
**HLC-Switch
AI Accelerator**

Since 2025

HLC

24~40L

Produced Over

650K

Units of
Server MB

Since 2025

Market Share

6%

Produced Over

150K

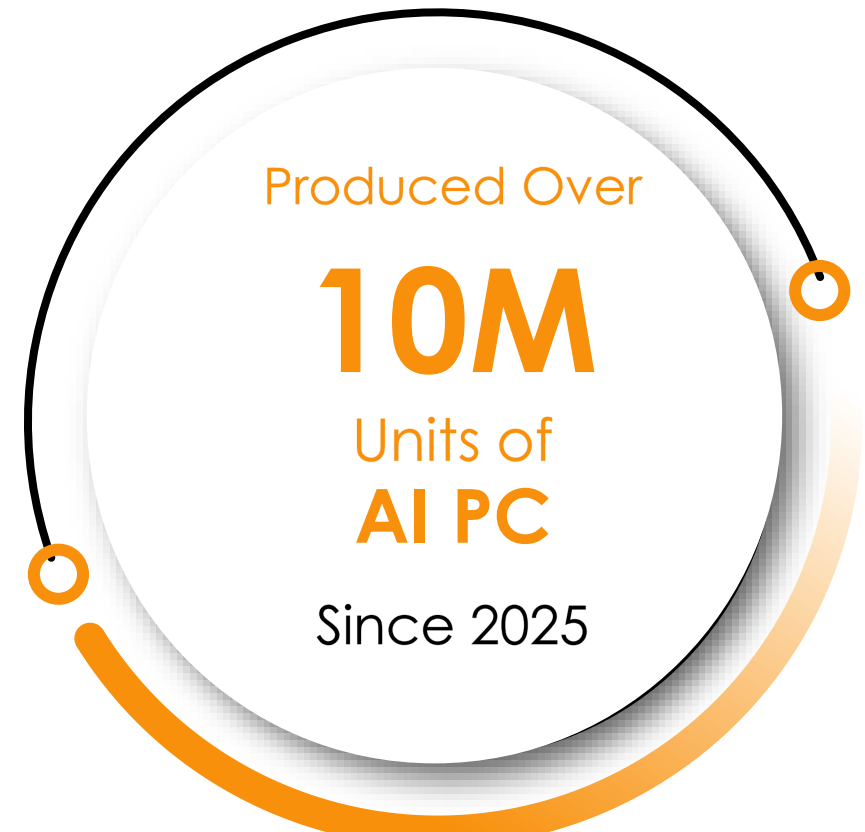
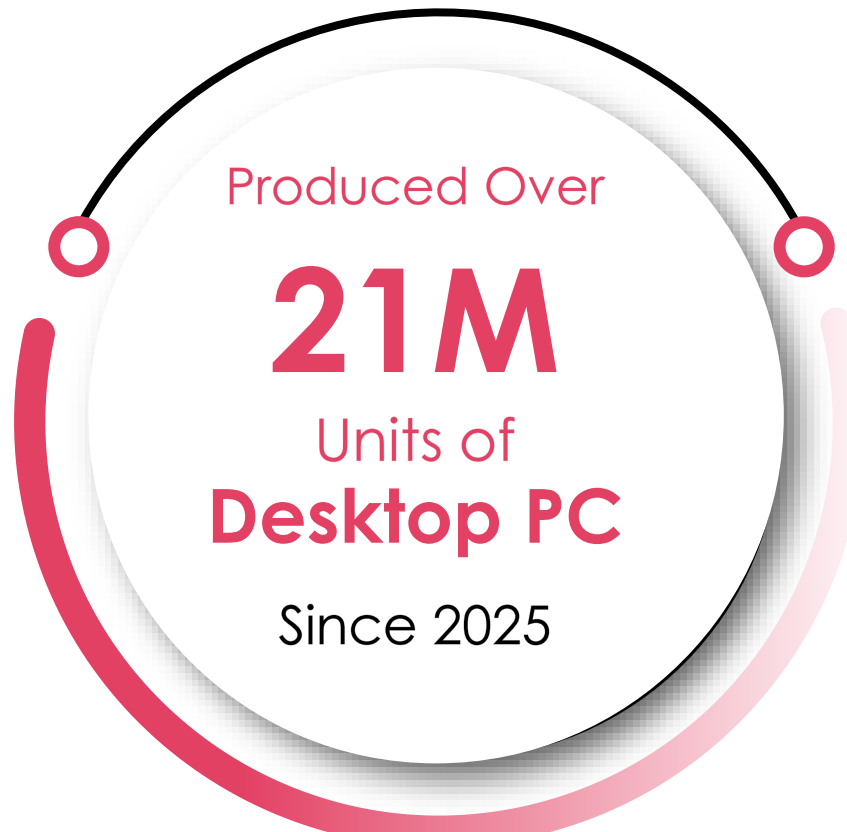
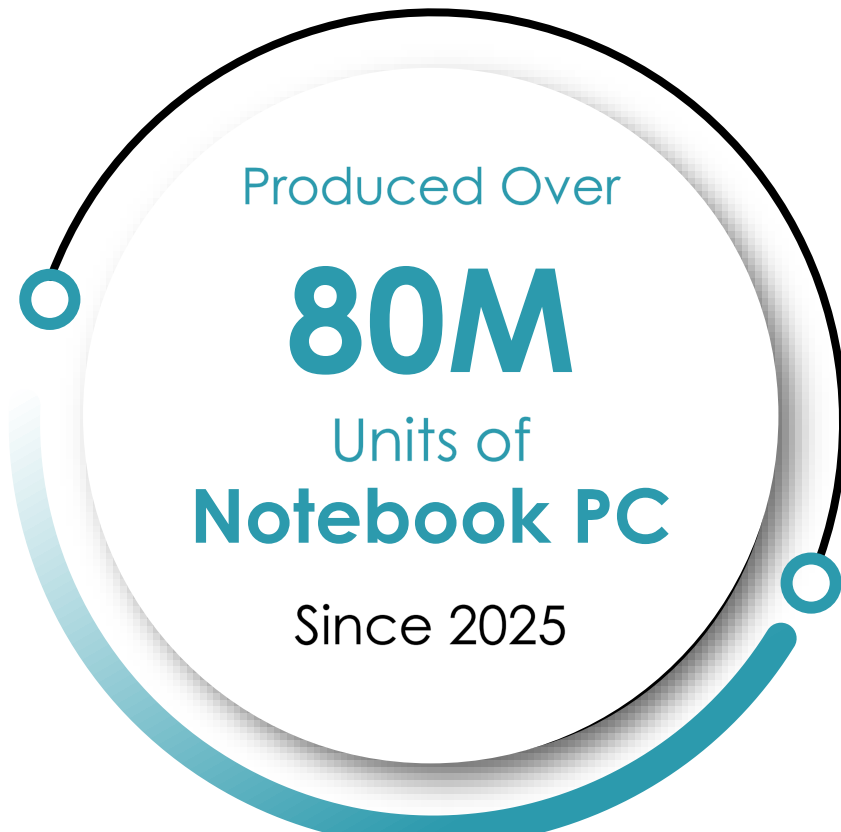
Units of
AI Server

Since 2025

AI Ratio

23%

PCB主力產品出貨成績



合併資本支出及未來重點

● Lincstech 新加坡：

拓展人才及技術至馬來西亞

● 瀚宇博 觀音 + 桃科：

跳過建廠前置時間，推進Switch產品

● 瀚宇博 江陰：

鞏固AI NB龍頭，進軍中國Server、Switch市場

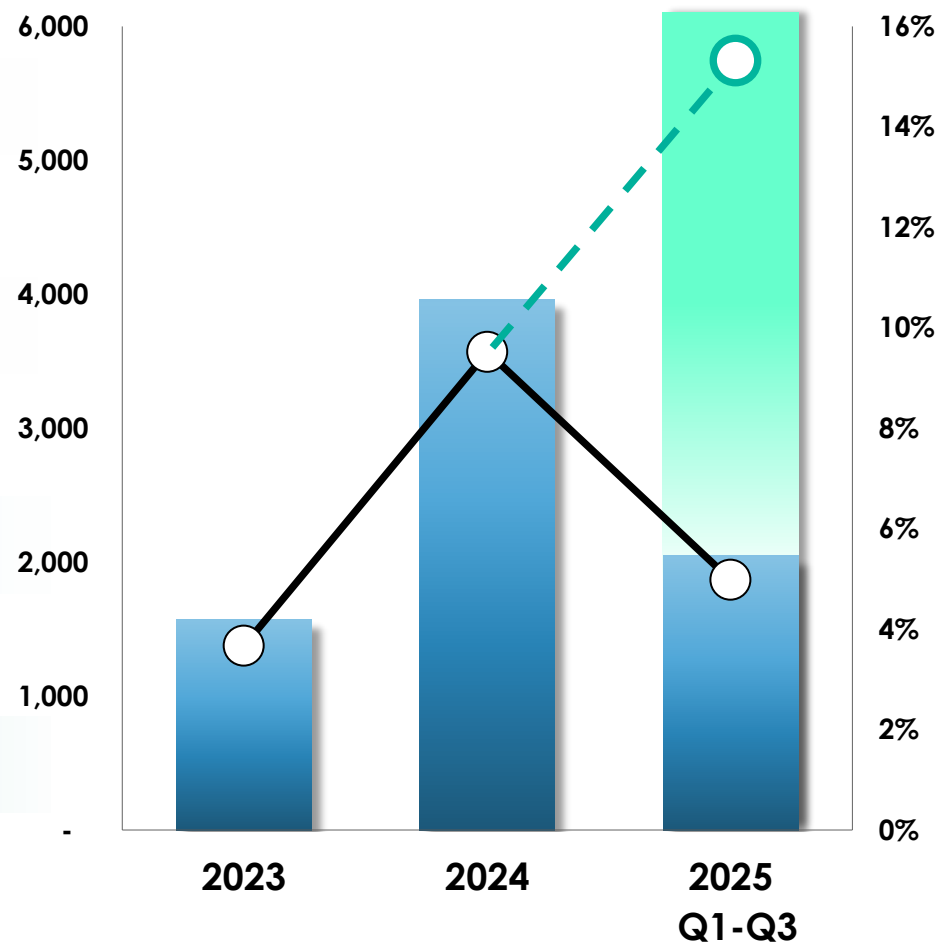
● Lincstech 日本：

Probe card去瓶頸，增加Interposer產品

● 精成科 重慶 + 黃江：

增加HDI、VGA等設備，擴展新產品領域

資本支出_(NTD百萬元) 資本支出/營業收入(%)
執行中_(NTD百萬元) 含執行中資本支出/營業收入(%)



營運策略三區塊



Core Business

深耕

- Personal Computers (PC, NB, Desktop, Docking)
- Consumer (Gaming STB, TFT LCD, AP Networking)
- Automotive
- Medical



Growing Business

強化

- AI Related 、 (PC, Server, ASIC Switch-400Gbps, Computing Card, VGA)
- Automotive ADAS
- Probe Card
- Robotics



Next Business

開發

- Agentic AI Accelerator Switch (800Gbps, 1.6T) Humanoid Robot
- Autonomous vehicles
- Interposer, ST(MLO)

Thank you!